

2005 年 7 月 1 日

報道関係各位

株式会社 構造計画研究所

**構造計画研究所、アプライドデザインと板成形解析ソフトの販売代理店契約を締結し、
金型業界に向けた提供ソリューションを拡充**

株式会社 構造計画研究所（本社：東京都中野区、資本金 10 億 1,020 万円、社長：服部正太）は、板成形解析ソフト「Stampack®（スタンパック）」（スペイン Quantech ATZ 社）の日本での総代理店、アプライドデザイン株式会社（略称 ADA、本社：東京都文京区、資本金 1,000 万円、社長：三宅昌昭）と販売代理店契約を締結しました。7 月 1 日より、金型業界に向けた販売活動を開始します。

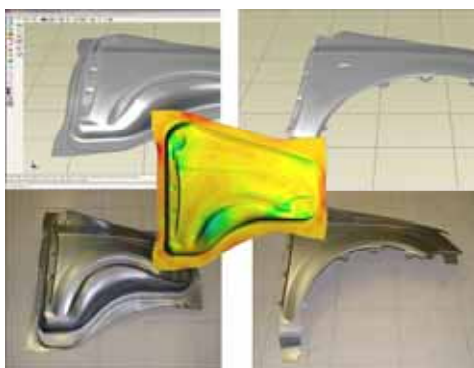
構造計画研究所は 1998 年から樹脂流動解析ソフト「Moldflow」の国内一次代理店として金型業界における数多くの販売実績をあげてきました。金型業界では、設計する対象物によって樹脂と板成形に製造手段が大別されますが、これまでの私どもは、板成形解析ソフトの需要に対して積極的にご提案できる商材をもっておりませんでした。そこで、優れた性能とユーザビリティをもつ「Stampack」に着目し、この度、販売代理店契約を締結するにいたしました。

構造計画研究所としては、提供ソリューションの拡充をもってお客様へのご提案の幅を広げ、ご期待にワンストップでおこたえすると共に、販売活動の最適化と効率化をはかることで、金型業界にむけた解析ソフト販売ビジネスの全体規模を 3 年後には 3 億円まで引き上げたいと考えています。

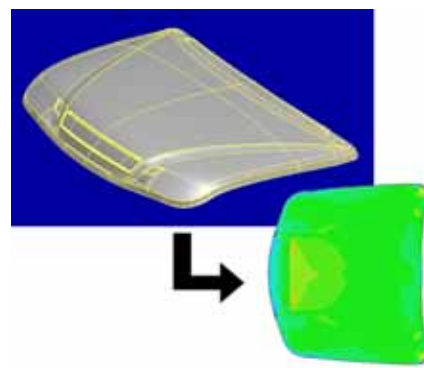
●Stampack 概要

板成形解析ソフト「Stampack」は、プレス製品の設計初期段階利用に適する**ワンステップ解析**（逆解法ブランク展開解析）とプレス金型の生産工程プロセスを高精度にシミュレーションする**インクリメンタル解析**（増分法解析）で構成されています。

ワンステップ解析では、プレス製品の設計初期段階における材料見積、材料形状の展開形状予測や加工性概要を高速に処理する事ができます。また、**インクリメンタル解析**では、金型設計技術者が板成形設計終了前や金型試作の前に、シートの破断、しわ、スプリングバックといった問題を予測しながら、最終的な部品形状、金型やツールの効果、ビードやガイドの効果、そしてシートコーティングの効果などを、正確に予想することができます。これらにより、部品設計者、金型製造業者、そして最終的なプレス加工業者などは、質の高い製品を生産し、試行錯誤的方法を減らし、リードタイムの予想や見積のリスクを大幅に削減することができます。



自動車フェンダーの多段工程解析



OneStep ブランク展開形状作成解析

●Stampack Ver6.0 動作環境

- ・ PC : Pentium 4 以上
- ・ OS : Windows XP/2000
- ・ メモリ : 最低 256MByte 推奨 1GByte 以上

●販売価格

- ・ Stampack Ver6.0 ￥3,780,000 (税込み) ～
- ・ 保守費 ライセンス価格の 20%

■構造計画研究所について

1959 年創立。現在、ネットワーク、マルチメディア、情報通信、移動体通信分野から建設、製造分野に至るまでの広範かつ最新の IT 技術を駆使したソフトウェア開発ならびにソフトウェアプロダクトを提供。さらに OR・シミュレーション手法を用いた工学・製造分野におけるコンサルティングサービスやマーケティング分野におけるコンサルティングサービスも行う。また建設・環境分野における数値解析コンサルティングサービスや建築・構造設計分野でも強みを発揮しており、様々な業界に対し、多様なソリューションを提供している。

■アプライドデザインについて

1994 年、アプライド・デザイン（略称 ADA <http://www.ada.co.jp>）は、“先進テクノロジー”と世界的ネットワーク”を駆使し、“シミュレーションの大衆化”と”設計と生産技術の自動化”を目指すエンジニアリングソフトウェア企業として設立。独自の先端 CAE ソフトウェアの開発、輸入、販売やサポート及び CAE 利用技術に関する実践的コンサルティングによるソリューションを提供している。

本リリースの内容に関するお問い合わせは下記へお願い致します。

	本ニュースの詳細について	ニュースリリース配信元
担当者	株式会社構造計画研究所 SBD営業部 マーケティング担当 川村榮子	株式会社構造計画研究所 企業広報担当 栗本有紀子
TEL	03-5342-1051(直)	03-5342-1141(直) 03-5342-1100(代)
FAX	03-5342-1055	03-5342-1241
e-mail	eiko@kke.co.jp	kkeinfo@kke.co.jp
住所	〒164-0011 東京都中野区中央4-5-3	〒164-0012 東京都中野区本町4-38-13
H.P.	http://www.sbd.jp/	http://www.kke.co.jp

※構造計画研究所および、構造計画研究所のロゴは、株式会社構造計画研究所の登録商標です。その他の会社名及び製品名は、各社の商号、登録商標または商標です。